### **ELECTROLYTIC CAPACITOR**

Patent number:

JP2001326143

Publication date:

2001-11-22

Inventor:

FUKUI NORIHITO; ITO HIDEHIKO

Applicant:

NIPPON CHEMICON

Classification:

- International:

H01G9/008; H01G9/035; H01G9/04; H01G9/10

- curopean:

Application number:

JP20010098534 20010330

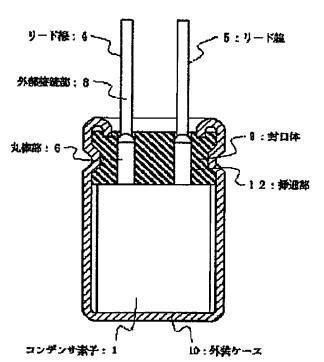
Priority number(s):

JP20010098534 20010330

Report a data error here

### Abstract of JP2001326143

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide liquid leakage in an electrolytic capacitor which uses an electrolyte solution containing a quaternary salt of cyclic amidine compound. SOLUTION: An insulative synthetic resin layer is formed, and a chemical treatment is applied in/to a contact part of a cathode lead-out means with a sealed body or a contact part of a cathode-side rivet with a sealed member, especially a round bar or the surface of a cathode lead-out terminal. Thus, a current flow can be prevented from being produced in the cathode lead-out means, or the rivet on the cathode side, or the cathode lead-out terminal. Furthermore, an insulation layer made of aluminum oxide is formed in the anode lead-out means, so that the electric potential of the cathode foil can be set higher. Therefore, the liquid leakage can be prevented both for the case where a load is given or not given, and the reduction of electrostatic capacity accompanying the decrease in the volume of electrolyte solution can be prevented. As a result, a longer service life and a higher realiability of the electrolytic capacitor can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發与 特開2001-326143 (P2001-326143A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

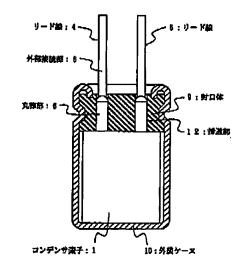
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	ΡÏ		•	Ť~7.	"小"(参考)
H01G	9/008			9/04 340			
	9/035			9/10		С	
	9/04	3 4 0		9/04	349		
	9/10			9/02	311		
		·		9/04	352		
			<b>永龍査審</b>	未請求	請求項の数7	OL	(全 11 頁)
(21)出願番号	}	特賢2001-98534(P2001-98534)	(71)出資人	0002285	578	<u> </u>	
(62)分割のき	沃	特願平9-257844の分割		日本ケミコン株式会社			
(22)出顧日		平成9年9月5日(1997.9.5)	İ	東京都	育梅市東青梅1	<b>丁</b> 目167	番地の1
			(72)発明者	福井 ,	典仁		
				東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1			
					ミコン株式会社内	4	
			(72) 堯明者				
					<b>持梅市東青梅 1</b>		番地の1
				日本ケ	ミコン株式会社内	À	
							•
•							

#### 

### (57)【契約】

【興題】環状アミジン化合物の四級塩を含む電解液を用 いた電解コンデンサにおいて、液出を防止する。

【解決手段】陰極引出し手段の封口体との接触部分、又は陰極側のリベットの封口部材との接触部分、特にこれらの丸棒部、又は陰極引出し端子の表面に、絶縁性合成樹脂層を形成するとともに陰極箔に化成処理をおこなっている。このことによって、陰極引出し手段、又は陰極引出し端子に電流が流れることを防止できる。さらに、陽極引出し手段に酸化アルミニウムからなる絶縁層を形成して、陰極箔の電位を優位にすることができる。したがって、負荷、無負荷の双方において、液出を防止することができ、電解液の減少に伴う静電容量の低下が防止され、電解コンデンサの長寿命化、高信頼性化を図ることができる。





## (2)



詩開2001-326143

### 【特許請求の随囲】

【韻求項Ⅰ】陽極引出し手段を備えた陽極電極箱と、陰 極引出し手段を備えた陰極電極箱とを、セパレータを介 して巻回して形成したコンデンサ索子は、環状アミジン 化合物の四級塩を含む電解液を含浸し、酸コンデンサ素 子を有底筒状の外装ケースに収納するとともに、該外装 ケースの開口端部を封口体で封口してなる電解コンデン サにおいて、前記陰極引出し手段の前記封口体との接触 部分に、絶縁性合成樹脂階を形成するとともに陰極電極 箔に化成処理をおこなったことを特徴とする電解コンデ 10 ンサ.

【 請求項 2 】 陰極引出し手段は、丸棒部と平堪部とから なるアルミニウム導体を含み、絶縁性合成樹脂層は、前 記丸棹部にコンデンサ製造工程の前に予め形成してなる **請求項1記銭の電解コンデンサ。** 

【翻求項3】脇極引出し手段が、アルミニウムからなる 丸棒部と平板状の接続部を含むとともに、酸化アルミニ ウムからなる絶級圏が少なくとも丸桿部の表面のほぼ全 部を覆っている 翰求項 1 記載の電解コンデンサ。

し端子を備えた陰極箔の間にセパレータを介在させ巻回 したコンデンサ索子に、環状アミジン化合物の四級塩を 含む電解液を含役し、とのコンデンサ緊子を有底筒状の 外鏡ケースに収納し、このケースの開口端部を、前記陸 極引出し始子と外部端子とを接続するリベットを備えた 封口部材で封口してなる電解コンデンサにおいて、前記 リベットの封口部材との接触部分に、絶縁性合成樹脂層 を形成するとともに陰極箔に化成処理をおこなったこと を特徴とする図解コンデンサ。

【 請求項 5 】 陽極引出し端子を備えた陽極箱と陰極引出 し端子を備えた陰極箔の間にセバレータを介在させ巻回 したコンデンサ緊子に、環状アミジン化合物の四級塩を ) 含む電解液を含浸し、とのコンデンサ桑子を有底筒状の 外装ケースに収納し、とのケースの関口端部を、前記除 極引出し端子と外部端子とを接続するリベットを備えた **封口部材で封口してなる電解コンデンサにおいて、前記** 除極引出し端子に、絶縁性合成樹脂層を形成するととも に陰極箔に化成処理をおこなったことを特徴とする民解 コンデンサ。

【請求項8】リベットは、丸枠部と頭部からなるアルミ 40 ニウム事体を含み、絶縁性合成樹脂層は、少なくとも前 記丸梅部に形成してなる諸求項4記銭の匈解コンデン

【請求項7】陰極引出し端子は、アルミニウムからな 

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は電解コンデンサ、 特に電解液として、四級化環状アミジニウムイオンをカ チオン成分に用いた電解コンデンサに関する。

### [0002]

【従来の技術】小型の電解コンデンサは、一般的には図 1、図2に示すような構造からなる。すなわち、帯状の 高純度のアルミニウム箱に、化学的あるいは電気化学的 にエッチング処理を施して、アルミニウム箔表面を拡大 させるとともに、とのアルミニウム箔をホウ酸アンモニ ウム水溶液等の化成液中にて化成処理して表面に酸化皮 膜層を形成させた陽極電極箱2と、エッチング処理のみ を施した高純度のアルミニウム箔からなる陰極電極箔3 とを、マニラ紙等からなるセパレータ11を介して巻回 してコンデンサ索子1を形成する。そして、とのコンデ ンサ緊子1は、電解コンデンサ駆動用の電解液を含没し た後、アルミニウム等からなる有底筒状の外装ケース1 0 に収納する。外装ケース 1 0 の開口部には弾性ゴムか らなる封口体9を装着し、絞り加工により外装ケース1 0を密封している。

【0003】陽極電極裕2、陰極壓極絡3には、図2に 示すように、それぞれ両極の窓極を外部に引き出すのた めの、陰極引出し手段であるリード線4、陽極引出し手 【翰求項4】陽極引出し端子を備えた悶極箱と陰極引出 20 段であるリード線5が、ステッチ、超音波溶接等の手段 により接続されている。それぞれのリード線4、5は、 アルミニウムからなる丸漆部8と、両極電極楉2.3に 当接する平坦部7、及び丸砕部6の先端に落接等により **与都成されている。** 

> 【0004】とのような匈解コンデンサにおいては、一 般に、リード線5の封口体との接触部分、すなわち挿通 部12に介在する匈解液とリード線5の丸棒部6との電 気化学的反応によって、液出が発生する傾向がある。そ とで、通常、この丸棹部8に化成皮膜を形成するととに よって、この液出を防止する手段がとられている。

【0005】そして、コンデンサ家子1に含複される電 解コンデンサ駆励用の電解液には、使用される電解コン デンサの性能によって苞々のものが知られているが、そ の中でアープチロラクトンを主溶媒とし、溶質としてテ トラアルキルアンモニウムイオンをカチオン成分とし、 酸の共役塩冠をアニオン成分とした塩、いわゆる第四級 アンモニウム塩がある。

### [0006]

【舜明が解決しようとする課題】との第四級アンモニウ ム塩を用いた電解液の均合は、電気抵抗が低く、かつ熱 安定性が優れているという特長をもつものの、丸滓部に 化成皮膜を形成したリード憩を用いても、匈牌液が液出 しやすいという傾向がある。そのため、第四級アンモニ ウム塩等を用いた電解液自体の安定性は高いものの、歯 **解液が液出するために冤解コンデンサの降電容量の低下** 等の電気的特性の悪化を招き、結果として電解コンデン サとしての旁命が短いものとなってしまうという欠点が あった。

50 【0007】以上、小型の電解コンデンサの問題点につ

(3)





特開2001-326143

いて述べたが、大型の電解コンデンサについても同様の 問題があった。すなわち、図3に示すような鑑解コンデ ンサにおいて、陰極側のリベット15の封口部対13と の接触部分から液出が発生するという問題点があった。 【0008】また、最近、国際出願、PCT/JP94 /02028に示されるように、四級化環状アミジニウ ム塩を四級アンモニウム塩にかわって用いるととによっ て、電解液の液出を防止しようとする試みが行われてい る。との四級化環状アミジニウム塩は、従来の四級アン モニウム塩を用いた場合に比較すると、電解液の液出を 10 かなり抑制することができるが、小型、大型の電解コン デンサについて、負荷、無負荷の双方の状態において、 まだ実用上十分なレベルではない。

【0009】との発明はとの欠点を改善するもので、四 級化環状アミジニウム塩等を用いた電解コンデンサの液 出を防止し寿命特性の向上を図るととを目的とする。 [0010]

【課題を解決しようとする手段】第一の発明は、陽極引 出し手段を備えた陽極電極箔と、陰極引出し手段を備え た陰極電極箔とを、セパレータを介して巻回して形成し 20 たコンデンサ深子に、環状アミジン化合物の四級塩を含 む電解液を含没し、該コンデンサ索子を有底筒状の外装 ケースに収納するとともに、該外装ケースの期口娩部を 封口体で封口してなる電解コンデンサ化ないで、前記除 極引出し手段の前記封口体との接触部分に、絶縁性合成 樹脂層を形成するとともに陰極極極指に化成処理をおこ なったことを特徴としている。

【0011】また、前配陰極引出し手段は、丸槹部と平 **坦部とからなるアルミニウム事体を含み、絶縁性合成樹** 脂層は、前記丸棒部にコンデンサ製造工程の前に予め形 30 成することを特徴としている。

【0012】さらに、陽極引出し手段が、アルミニウム り からなる丸槹部と平板状の接続部を含むとともに、酸化 アルミニウムからなる絶縁間が少なくとも丸締部の表面 のほぼ全部をបっていることを特徴としている。

【0013】また、第二の発明として、陽極引出し端子 を備えた陽極箔と陰極引出し端子を備えた陰極箔の間に セパレータを介在させ巻回したコンデンサ案子に、取状 アミジン化合物の四級塩を含む質解液を含浸し、とのコ ンデンサ累子を宵底筒状の外装ケースに収納し、このケ 40 CP線からなる外部接続部8を溶接して、リード線4、 ースの開口端部を、前記除極引出し端子と外部端子とを 接続するリベットを備えた封口部材で封口してなる電解 コンデンサにおいて、前記リベットの封口部材との接触 都分に、絶粉性合成樹脂層を形成するとともに陰極緒に 化成処理をおとなったととを特徴としている。

【0014】さらに、前記リベットは、丸혣部と眼部か らなるアルミニウム導体を含み、絶級性合成樹脂層は、 前記丸綽部に形成してなることを特徴としている。

【0015】また、陽極引出し端子を備えた陽極箱と陰

せ巻回したコンデンサ素子に、環状アミジン化合物の四 級塩を含む電解液を含浸し、とのコンデンサ素子を有底 筒状の外装ケースに収納し、とのケースの関口端部を、 前記陰極引出し端子と外部端子とを接続するリベットを 備えた封口部材で封口してなる電解コンデンサにおい て、前記除極引出し端子に、絶縁性合成樹脂層を形成す るとともに陰極箔に化成処理をおこなったことを特徴と している。

【0016】さらに、前記陰極引出し端子は、アルミニ ウムからなるととを特徴としている。

[0017]

【発明の実施の形態】まず、第一の発明について述べ る。アルミニウム電解コンデンサの構造は図1、図2に 示すように、従来と同じ松造をとっている。コンデンサ **発子1は陽極箔2と、陰極箔3をセパレータ8を介して** 巻回して形成する。また図2に示すように関極格2、陰 極箔3にはリード線4、5がそれぞれ接続されている。 これらのリード線4、5は、アルミニウムよりなり、そ れぞれの箔と接続する平坦部7と平坦部7と連続した丸 母部6及び丸容部6に接続された外部接続部8から構成 されている。なお、それぞれの図極箔2、3と平坦部7 はステッチ法や超音波溶接等により機械的に接続されて

【0018】陽極符2は、純度99%以上のアルミニウ ム稻を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエッチ ングして拡面処理した後、ホウ酸アンモニウムあるいは アジピン酸アンモニウム等の水溶液中で化成処理を行 い、その表面に陽極酸化皮膜層を形成したものを用い శ్.

【0019】また、陰極箔3は、陽極箔2と同様に純度 99%以上のアルミニウム箔をエッチングしたものを用 いる。ととで、陽極銘2と同様にして、1~2Vの化成 処理を行う。

【0020】そして、本発明においては、電極引出し手 段を作成するに際し、まず、断続的にプレス加工したア ルミニウム線材を、所定の寸法に裁断して形成した丸模 部6 および平坦部7 からなるアルミニウム導体を作成 し、その後に化成処理を行って、表面に隔極酸化皮膜を 形成する。その後に、とのアルミニウム導体の端面に、 5を標成する。

【0021】ここで、陰極引出し手段となるアルミニウ ム導体については、逸像性合成樹脂層のコーティングを

【0022】絶緻性の合成樹脂材料としては、例えば、 エポキシ、フェノール、フラン、メラミン、キシレン、 グアナミン樹脂等の劔硬化性樹脂、フっ窯、ブタジエ ン、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリアリレート、 ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテ 「極引出し端子を備えた陰極箔の間にセパレータを介在さ 50 ルケトン、ポリカーボネート、ポリピニルホルマール、

(4)



特闘2001-326143

ポリフェニレンサルファイド、液晶ポリマー、ケトン、 クマロン、MBS樹脂等の熱可塑性樹脂等が挙げられ る。そしてとれらのものには、10堂量%以下の割合 で、例えばシラン系、チタネート系等のカップリング剤 を配合して使用することもできる。

【0023】すなわち、上記のように表面に陽極酸化皮 膜を形成したアルミニウム導体の丸棒部6 に、カップリ ング剤を塗布乾燥してカップリング剤層を形成せしめた 後、あるいはカップリング剤を適用せず、加熱もしくは 融物からなるコーティング剤を、吐出、コートし、その 後乾燥処理するととにより、アルミニウム導体上に絶縁 性合成樹脂層を形成する。

【0024】あるいは、熱溶融性の合成樹脂フィルムを 成形したものを丸棒部6に適用した後、加熱処理して形 成してもよい。

【0025】また、コーティング方法として、丸棒部6 をコーティング剤を没漬してコーティングする方法もあ る。すなわち、アルミニウム導体をコーティング剤に浸 漬し、その後乾燥処理し、アルミニウム導体上にコーテ 20 ィング層を形成する。その後に、平坦部7をメタノール 溶液中に浸漬し、超音波等によってコーティング層を除 去し、丸棒部8 にのみ絶縁性合成樹脂層を残存させる方 法である。しかしながら、この方法では、コーティング 層を除去する際の調整が容易ではなく、丸棒部に精度良 くコーティング層を形成するには、前述した吐出、コー トによる方法の方がのぞましい。

【0026】上記のように作成したリード線4、5の平 坦部7を、電極搭2、3にステッチ法や超音波溶接等に より機械的に接続する。ことで、リード線5を陰極結3 30 めることにより電解コンデンサの封口を行う。 に接続した後に、絶縁性合成樹脂を行う方法もあるが、 コーティング精度を考慮すると、絶縁性合成樹脂層は、 コンデンサ製造工程の前に予め形成することが好まし い。さらに、十分な液出防止効果を得るためには、リー F線5の少なくとも丸棒部6に形成されていなければな らない。

【0027】上記のように構成したコンデンサ素子1 に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。電解 液としてはγープチロラクトンやエチレングリコールを 主溶媒とし、酸の共役塩基をアニオン成分とし、四級化 40 環状アミジニウムをカチオン成分とする塩を溶解した電 解液を用いた。

【0028】アニオン成分となる酸としては、フタル 酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、安息香 酸、トルイル酸、エナント酸、マロン酸等を挙げること ができる。

【0029】また、カチオン成分となる四級化環状アミ ジニウムイオンは、N、N、N、一置換アミジン基をも つ環状化合物を四級化したカチオンであり、N.N.

の化合物が挙げられる。イミダゾール単環化合物(1-メチルイミダゾール、1-フェニルイミダゾール、1, 2-ジメチルイミダゾール、1-エチル-2-メチルイ ミダゾール、1、2ージメチルイミダゾール、1ーエチ ルー2-メチルイミダゾール、1,2-ジメチルイミダ ゾール、1,2,4-トリメチルイミダゾール等のイミ ダゾール同族体、1-メチル-2-オキシメチルイミダ ゾール、1-メチル-2-オキシエチルイミダソール等 のオキシアルキル誘導体、1-メチル-4(5)-ニト 適当な溶剤によって調整された絶縁性合成樹脂の液状溶 10 ロイミダゾール等のニトロ誘導体、1,2-ジメチル-5 (4) - アミノイミダゾール等のアミノ誘導体等)、 ベンゾイミダゾール化合物(1 – メチルベンゾイミダゾ ール、1 ーメチルー2 ーベンゾイミダゾール、1 ーメチ ル-5(6)-ニトロペンゾイミダゾール等)、2-イ ミダゾリン環を有する化合物(1-メチルイミダゾリ ン、1,2-ジメチルイミダゾリン、1,2,4-トリ メチルイミダゾリン、1-メチル-2-フェニルイミダ ゾリン、1-エチル-2-メチル-イミダゾリン、1、 4ージメチルー2ーエチルイミダブリン、1ーメチルー 2-エトキシメチルイミダゾリン等)、テトラヒドロビ リミジン環を有する化合物(1-メチル-1,4,5, 8ーテトラヒドロピリミジン、1、2~ジメチルー1、 4, 5, 6ーテトラヒドロビリミジン、1, 5ージアザ ビシクロ〔4.3.0〕ノネン-5等) 等である。 【0030】以上のような電解液を含浸したコンデンサ **案子1を、有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケース** 10 に収納し、外装ケース10の開口端部に、丸棒部 8、接続部7を導出する貫通孔を有するブチルゴム製の 封口体9を挿入し、さらに外装ケース10の端部を加締

【0031】次に、第二の発明について述べる。アルミ ニウム電解コンデンサの構造は図3に示すように、コン デンサ素子1は陽極結と、陰極指をセパレータを介して 巻回して形成する。また陽極箔、陰極箔には陽極引き出 し端子18、陰極引出し端子19がそれぞれ接続されて

いる。

【0032】隔極箔は、純度99%以上のアルミニウム 箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエッチン グして拡面処理した後、ホウ酸アンモニウムあるいはア ジビン酸アンモニウム等の水溶液中で化成処理を行い、 その表面に陽極酸化皮膜層を形成したものを用いる。 【0033】また、陰極箔は、陽極箔と同様に純度99 %以上のアルミニウム箱をエッチングしたものを用い る。ととで、陽極箱と同様に、1~2 Vの化成処理を行

【0034】陽極引き出し端子18、陰極引出し端子1 9はそれぞれ、純度98%以上のアルミニウム箔を用い

【0035】そして、アルミニウムからなるリベット1 N'-置換アミジン基をもつ環状化合物としては、以下 50 4、15を、フェノール樹脂積層板などの硬質絶縁板と



(5)



特開2001-326143

体9の破損が進み、リード線5と封口体9との密着性が 損なわれるととから、強塩基性の水酸化物溶液が外部に

漏れ出しているものと考えられている。

【0044】すなわち、図4に示すように、電解コンデ ンサの漏れ電流は、陰極部においては陰極電極格に流れ る電流!, と陰極引出し用のリード線5に流れる電流! 、の和となっている。通常は、陰極引出し用のリード線 5の自然電位E。の方が陰極電極箔の自然電位E。より も資な電位を示すので、直流負荷状態では陰極側がカソ ード分極するとき、まず、リード線5に電流が流れて溶 存酸案又は水業イオンの還元反応が発生する。そして、 とのリード憩5上での溶存酸素又は水深イオンの還元反 応では処理できなくなる電流が陰極電極箔に流れて陰極 電極箔上での還元反応が発生する。そして、陰極電極箔 の活表面損はリード線5の活表面積に比べ大きく、陰極 電極箱の分極抵抗はリード線4の分極抵抗よりも小さく なる。したがって、電解コンデンサの漏れ電流の定格値 IT となる窓位E、では、陰極電極箱に流れる電流I、 の方が大きいものの、リード銀5でも電流1、が流れて いる状態となる。そのため、直流負荷状態ではリード線 5にも電流が流れる状態が続き、リード線5の表面にお いて常に溶存酸菜又は水菜イオンの湿元反応が生じ、生 成した塩基性水酸化物イオンが封口精度の悪化を引き起 としている。以上のととは、突厥に、初期のpH値=7 程度が、使用時にはpH値=10~15程度に上昇して

【0045】とのような電極箔およびリード線の界面における電解液の挙跡は、第四級アンモニウム塩を含まない電解液においても同様に起こり得るが、例えば第三級アンモニウム塩を用いた場合は、塩基性塩の生成自体がないか、あるいは生成されたカチオンの揮発性が高いてとから液出などの不都合が生じていないものと考えられる。

いるととによって確認されている。

【0046】とのように、第四級アンモニウム塩を含む 短解液を用いた管解コンデンサにおいては、陰極引出し 用のリード線5の自然層位が陰極電極管の自然電位より 愛であるため、直流負荷時にはリード線5にカソード管 流が築中し、生成した塩基性水酸化物イオンによって封 口精度の悪化をもたらすととになる。

) 【0047】さらに、四級化アミジニウム塩を溶解した 電解液の場合は、このような溶存酸素又は水素イオンの 退元反応によって生成した水酸化物イオンが四級化アミ ジニウムと反応して消失するので、液出が防止できると 考えられていた。しかしながら、陰極側電極一電解液界 面部分のpH値が12以下では、水酸化物イオンと四級 化アミジニウムとの反応が完全に進行せず水酸化物イオ ンが残存することが判明した。したがって、液出は四級 アンモニウム塩より改善されるものの、完全には抑制し きれない。

塩基性度の上昇に伴ってリード線5と接触している封口 50 【0048】これに対して本顋発明では、リード線の前

ゴム板などの弾性部材を張り合わせて形成された封口部 材13の中央部付近に埋設する。とれらのリベット1 4、15は丸搾部16、頭部17からなっている。

【0038】本発明においては、陰極側のリベット15に、絶縁性合成樹脂層のコーティングを行う。すなわち、リベット15の丸樑部16に、絶縁性の合成樹脂材料からなるコーティング剤を吐出、コートし、その後乾燥処理するととにより、アルミニウム導体上にコーティング層を形成する。とこで、液出防止効果を考慮すると、リベット15の少なくとも丸樑部16に形成されないければならない。また、コーティングする前に、リベットに化成処理を行って、表面に陽極酸化皮膜を形成すると、さらに好適である。

【0037】ととで用いる絶縁性合成樹脂材料及び、コーティング方法は、第一の発明と同様である。

【0038】上記のように作成したリベット14、15を、フェノール樹脂積置板などの硬質純緑板とゴム板などの弾性部材を張り合わせて形成された封口部材13の中央部付近に埋設する。そして、リベット14、15の 頭部17に外部端子20を設け、リベット14、15の 端部を加締めて、この外部端子20を固磐する。

【0039】ととで除極側リベット15に代えて、陰極 引出し端子19に、同様にコーティングを行ってもよ い。

【0040】そして、上記のように構成したコンデンサ 索子1に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含没す る。電解液は、第一の発明と同様のものを用いる。

【0042】以上のような本発明の電解コンデンサは、 液出特性が非常に良好である。との理由は以下のようで あると推察される。

【0043】とのような電解液の液出は第四級アンモニウムを用いた電解液の電気化学的作用により起とることが判明している。まず、小型の電解コンデンサについて 40 説明すると、一般的な電解コンデンサでは、陽極電極箱に形成された酸化皮限の損傷等により、直流電圧を印加した際に陽極電極格と陰極電極若との間で漏れ電流が発生する。このような漏れ電流の発生により陰極側で溶存酸深又は水深イオンの還元反応が起こり、陰極側電極一電解液界面部分の水酸化物イオンの湿度が高くなる。これは陰極電極語とリード線5の両方で発生しており、特にリード線5の近傍での水酸化物イオン湿度の上昇、すなわち塩基性度の上昇が見られる。そして、このような均基性度の上昇が見られる。そして、このような均基性度の上昇に伴ってリード線5と接触している封口 50



(6)



特閱2001-328143

記封口体との接触部分、すなわち丸棒部は、絶縁性合成 樹脂層を形成しているので、丸梃部に電流が流れること がない。したがって、丸棒部の近傍における塩基性水酸 化物が生成することがなく、封口体等への悪影響を防止 することができるようになる。

【0049】また、無負荷で放置した場合、従来の意解 コンデンサ化おいては、上記のよう化、自然浸润電位E ,の方が陰極箔の自然浸渍電位E、よりも貸な電位を示 すので、陰極引出し用のリード線と陰極箔で局部図池が 構成され、リード線側に溶存酸素又は水索イオンの遠元 10 部8からなるアルミニウム導体を形成する。次いで、と 反応が発生する。その結果、水酸化物イオンを生成し て、封口賴度の悪化を引き起とすととになる。

【0050】しかしながら、本発明においては、リード 線の前記封口体との接触部分、すなわち丸枠部に、絶数 性合成樹脂層を形成しているので、少なくともリード線 の丸樺部と陰極箔との間で局部電池を構成することがな く、丸棒部近傍において水酸化物イオンが発生せず、し たがって、リード娘と封口ゴムの密着精度が悪化して液 出を引き起こすようなことはない。

一の発明について述べたが、大型の電解コンデンサにお いては、ととに述べた、第一の発明の陰極リード線5と 陰極箱との間の電気化学的な関係が、陰極側リベット1 5、又は陰極引出し端子19と陰極箔との間に、同様に 存在して、液出が発生しているものと思われる。とれに 対して、第二の発明においては、陰極側リベット15、 又は陰極引出し端子18に、絶禄性合成樹脂層を形成し ているので、負荷、無負荷の双方において、陰極側リベ ット15、又は陰極引出し端子18に電流が流れるとと がなく、第一の発明と同様に、液出が防止されているも 30 のと考えられる。

【0052】さらに、第一の発明においては、無負荷放 置の際に、陰極リード線と陽極リード線が接触すること があり、との場合に、陽極リード線が陰極箔よりも貸で あると、陽極リード線と陰極箱で局部電池を樹成すると とになり、陽極リード側で溶存酸衆又は水衆イオンの遺 元反応が発生する。その結果、水酸化物イオンを生成し て、封口帑度の悪化を引き起こすことになる。したがっ て、陽極リード線は、陰極箔よりも卑となるように、ア ルミニウムからなる丸楔部と平板状の接続部とを含むと 40 ともに、酸化アルミニウムからなる絶級門が少なくとも 丸棒部の表面のほぼ全部を覆っていることが好ましい。 また、陰極リード線の丸桿部と同様に、陽極リード線の 丸槹部に絶触性合成樹脂層を形成しても同様に効果が得 **られる。** 

【0053】以上のような理由によって、本願発明にお いては、负荷、無負荷ともに、液出が防止されているも のと思われる。

[0054]

【実施例】次に第一の発明について実施例を示して説明 50 メトキシシラン2諡録部を用いて、実施例1と同様にし

する。窎解コンデンサの構造は従来と同じ構造をとって いるので、図1、図2を参照して説明する。 コンデンサ 紧子1は陽極電極箱2と陰極電極箱3をセパレータ11 を介して巻回して形成する。また図2に示すように陽極 電極箱2、陰極電極箱3には陽極引出し用のリード機 4、陰極引出し用のリード線5がそれぞれ接続されてい

【0055】99%のアルミニウムからなる、電極箱に 当接する平坦部7とこの平坦部7と一体に形成した丸枠 のアルミニウム導体の表面に化成処理によって、強化ア ルミニウム皮膜を形成する。との丸榁部6の端面にCP 線よりなる、リード線8を溶接して、リード線4、5を 榕成する。

【0056】そして、除極引出し手段に用いるアルミニ ウム導体の丸棒部6の表面に、絶縁性合成樹脂層を形成 する。以下に具体的に実施例を挙げて説明する。

【0057】(実施例1)エポキシ樹脂87度份部に、 β-(3、4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメ 【0051】以上、小型の領解コンデンサルおける、第 20 トキシシラン322団部を混合し、吐出法によって、丸棒 部にコーティングした後、乾燥して、エポキシ樹脂層を 形成させた。

> 【0058】そして、リード線4、5は、接続部7にお いてそれぞれステッチや超音波溶接等の手段により両極 電極箱2、3に電気的に接続する。

> 【0059】陽極閾極箱2は、純度99.9%のアルミ ニウム箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエ ッチングして拡面処理した後、アジピン酸アンモニウム の水溶液中で化成処理を行い、その表面に陽極酸化皮膜 層を形成したものを用いる。

> 【0080】また、陰極電極箔3は、陽極電極箔2と同 嶽に純度99.9%のアルミニウム箱をエッチングし、 1Vの化成処理を行ったものを用いる。

> 【0061】上記のように樹成したコンデンサ端子1 **に、逗解コンデンサの駆動用の電解液を含没する。電解** 液としてはャーブチロラクトン (75部)を溶媒とし、 溶質としてフタル酸モノ(1,2,4-トリメチルイミ ダゾリン) メチル4級化塩又はフタル酸モノ (1-エチ ルー2-メチルイミダゾリン)メチル4級化塩(25 部)を溶解したものを用いた。

> 【0082】以上のような電解液を含恩したコンデンサ 案子1を、宿底筒状のアルミニウムよりなる外肢ケース 10に収納し、外裝ケース10の開口部に封口体8を装 着するとともに、外装ケース10の端部に絞り加工を施 して外装ケース10を密封する。封口体9は、例えばブ チルゴム等の弾性ゴムからなり、リード線4、5をそれ ぞれ導出する質通孔を備えている。

> 【0063】(実施例2)フェノール樹脂98宜量部 に、N-B-(アミノエチル)ャーアミノブロビルトリ



特開2001-326143

(7)

て、電解コンデンサを形成した。

【0064】(実施例3)メラミン樹脂97重量部に、 イソプロビルトリ (N-アミノエチル-アミノエチル) チタネート3重量部を用いて、実施例1と同様にして、 電解コンデンサを形成した。

【0065】(実施例4)ブタジエン樹脂97重量部 に、ャーメタクリロキシプロビルトリメトキシシラン3 重量部を用いて、実施例1と同様にして、電解コンデン サを形成した。

【0066】(実施例5)予め、丸棒部にγーグリコキ 10 結果を(表2)に示す。 シドプロピルトリメトキシシラン3重量%水溶液を塗布 しておき、その後、ポリフェルニレンサルファイドのコ\*

\*ーティング層を形成し、以下実施例1と同様にして、電 解コンデンサを形成した。

【0067】以上のように構成した電解コンデンサと、 従来例としてリード線に絶縁性合成樹脂層を形成しなか った電解コンデンサとを比較した。条件は、105℃で 2000時間、定格電圧を35V負荷し、その後の電解 液の液出の有無について判定を行った。その結果を(表 1) に示す。また、105° Cで2000時間放置し、 同様に電解液の液出の有無について判定を行った。その

[0068] 【表1】

		溶質		
	合成樹脂	フタル後モノ (1,2,4-トリメチル イミダゾリン) メチル4級化塩	フタル酸モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル4級化塩	
实施例1	祖博化中北エ	0/25	0/25	
海旅街 2	フェノール樹脂	0/25	0/25	
突旋例3	メラミン機能	0/25	0/25	
姚維例4	プタジエン樹脂	0/25	0/25	
<b>突施例</b> 5	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25	
征來例	なし	6/25	4/25	

[0069]

【表2】

13



14

特開2001-326143

		・海賊		
	合成樹脂	フタル後モノ (1,2,4-トリメチル イミダゾリン) メチル4 紙化塩	フタル酸モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル4数化塩	
实施例1	工ポキシ機能	0/25	0/25	
実施例2	フェノール樹脂	0/25	0/25	
突旋例3	メラミン検励	0/25	0/25	
実施例4	プタジエン帳牌	0/25	0/25	
突流频 5	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25	
從來例	なし	4/25	3/25	

(8)

【0070】(表1)、(表2)から明らかなように、 負荷、無負荷の両方において、電解液の溶質としていず れの環状アミジンの四級塩を用いても、本願発明におい ては、液出は発生していない。

Ì

【0071】次いで、第二の発明について実施例を示し て説明する。電解コンデンサの構造は従来と同じ構造を とっているので、図3を參照して説明する。コンデンサ 素子1は陽極電極箔と陰極電極箔をセパレータを介して 巻回して形成する。また、陽極電極裕、陰極電極裕には 陽極引出し端子18、陰極引出し端子19がそれぞれ接 統されている。

【0072】陽極電極箔は、純度89、9%のアルミニ ウム箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエッ <sup>}</sup> チングして拡面処理した後、アジピン酸アンモニウムの 水溶液中で化成処理を行い、その表面に隔極酸化皮膜層 を形成したものを用いる。

【0073】また、除極電極箱は、陽極電極箱と同様に 純度99.9%のアルミニウム箔をエッチングし、1V で化成処理したものを用いる。

【0074】陽極引出し端子18、陰極引出し端子19 は、99%のアルミニウム箔を用いる。

【0075】上記のように様成したコンデンサ素子1 に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。電解 液としてはァーブチロラクトン(75部)を溶媒とし、 **溶質としてフタル酸モノ(1,2,4-トリメチルイミ** ダゾリン)メチル4級化塩及びフタル酸モノ(1-エチ ルー2ーメチルイミダゾリン) メチル4級化塩 (25 部)を溶解したものを用いた。

【0076】次いで、99%のアルミニウムからなり、 丸棹部16と頭部17を含むリベット14、15を形成 する。

【0077】そして、陰極側のリベット15の丸棒部1 6の表面に、実施例8~10とじて、絶縁性合成樹脂層 を形成する。形成する絡縁性合成樹脂層は、第一の発明 の実施例1~5と同様である。

【0078】次化、リペット14、15を、フェノール 樹脂積層板などの硬質絶縁板とゴム板などの弾性部材を 張り合わせて形成された封口部材 13の中央部付近に埋 .設する。そして、頭部17に、外部端子20を設け、リ ベット 14、15の端部を加締めて、との外部端子20 を固着する。

【0078】また、実施例11~15として、リベット 15の丸棒部16に代えて、陰極引出し端子19の表面 に、絶縁性合成樹脂を形成した。形成する絶縁性合成樹 脂は、実施例1~5と同様である。

【0080】そして、コンデンサ素子1の電極引出し端 子をリベット14、15の下端部に接続した後、コンデ ンサ素子1を有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケー ス10に収納する。

【0081】そして、外装ケース10の開口端部に、封 □部材13を挿入し、さらに外数ケース10の端部を絞 40 り加工及びカール加工することにより電解コンデンサの 封口を行う。

【0082】以上のように構成した電解コンデンサと、 従来例としてリベットに絶縁性合成樹脂層を形成しなか った電解コンデンサとを比較した。条件は、105°Cで 2000時間、35 Vを負荷し、その後の電解液の液出 の有無について判定を行った。その結果を(表3)、

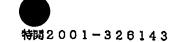
(表4) に示す。また、105°Cで2000時間放置 し、同様に電解液の液出の有無について判定を行った。 その結果を(表5)、(表6)に示す。

50 [0083]



15

(9)



【8条】

		裕英		
	合成樹脂	フタル隆モノ (1,2,4-トリメチル イミダゾリン) メチル4級化拡	フタル後モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル4 数化塩	
実施例6	エポキシ樹脂	0/25	0/25	
贵雄例 7	フェノール樹脂	0/25	0/25	
突施例8	メラミン樹脂	0/25	0/25	
类施例 9	ブタジエン樹脂	0/25	0/25	
突旋例10	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25	
從來例	なし	6/25	4/26	

[0084]

\* \*【表4】

		<u> </u>			
		<b>裕質</b>			
	<b>- 合成樹脂</b>	フタル強モノ (1,2,4-トリメチル イミダブリン) メチル4銀化塩	フタル後モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル4級化技		
実施例11	エポキシ後間	0/25	0/25		
実施例12	フェノール供加	0/26	0/25		
<b>実施例18</b>	メラミン樹脂	0/25	0/25		
类鸠例14	プタジエン樹脂	0/25	0/25		
<b>実施例15</b>	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25		
從來例	たし	6/25	4/25		

[0085]

Ţ

【表5】



17

(10)



18

特開2001-326143


		* 清黄		
	合成微脂	フタル酸モノ (1,2,4-トリメテル イミダゾリン) メチル4級化塩	フタル徴モノ (1-エテル・2- メチル イミダゾリン) メチル4 級化故	
実施例 6	個券ぐキルエ	0/25	0/25	
<b>美加纳</b> 7	フェノール樹脂	0/25	0/25	
突旋例8	メラミン樹脂	0/25	0/25	
夾施例9	ブタジエン検証	0/25	0/25	
实施例1.0	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25	
従来例	なし、	4/25	3/25	

[0088]

\*20\*【表8】

	T				
		溶質			
	合成機能	フタル後モノ (1,2,4-トリメチル イミダゾリン) メチル4級化塩	フタル後モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル4最化塩		
突施例11	国事へみをド	0/25	0/25		
美施例12	フェノール制能	0/25	0/25		
突旋例13	メラミン横脂	0/25	0/25		
実施例14	プタジエン樹脂	0/25	0/25		
突施例15	ポリフェニレン サルファイド	0/25	0/25		
從來何	なし	4/25	3/25		

【0087】(表3)~(表6)から明らかなように、 負荷、無負荷の両方において、電解液の落質としていず れの環状アミジンの四級塩を用いても、本願発明におい ては、液出は発生していない。

[0088]

1

【発明の効果】この発明によれば、環状アミジン化合物の四級塩を含む電解液を用いた電解コンデンサにおいて、除極引出し手段の封口体との接触部分、又は陰極側のリベットの封口部材との接触部分、特にこれらの丸棒部、又は陰極引出し端子の表面に、絶縁性合成樹脂層を形成とともに陰極箔に化成処理をおこなっている。この 50

40 ととによって、陰極引出し手段、又は陰極側のリベット、又は陰極引出し端子に電流が流れるととがなく、塩基性水酸化物が発生しない。さらに、陽極引出し手段に酸化アルミニウムからなる絶縁層を形成して、陰極箔の電位を優位にすることができる。したがって、負荷、無負荷の双方において、環状アミジン化合物の四級塩を電解液の溶質に用いた電解コンデンサでの、液出を防止することができ、電解液の減少に伴う静電容量の低下が防止され、電解コンデンサの長寿命化、高信頼性化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】



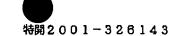
19 【図1】小型の電解コンデンサの構造を示す内部断面図

【図2】小型のコンデンサ素子の構造を示す分解斜視図

【図3】大型の電解コンデンサの構造を示す内部断面図

【図4】電解コンデンサの陰極部でのカソード分極抵抗

(11)



20

\* 7リード線の平均部

8外部接続部

9封口体

10外装ケース

11セパレータ

12挿通部

13封口部材

14陽極側のリベット

15陰極側のリベット

10 16リベットの丸棒部

17リベットの頭部

18隔極引出し端子

18陰極引出し端子

20外部端子

を示すグラフである。 【符号の説明】

である.

である。

である。

1コンデンサ紫子

2陽極電極箱

3 陰極電極箔

)

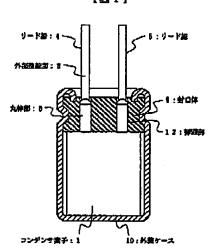
4陽極引出し用のリード線

5陰極引出し用のリード線

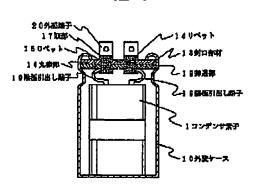
6リード線の丸棒部

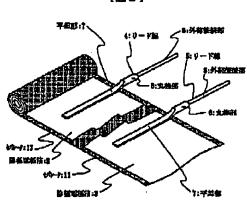
【図1】

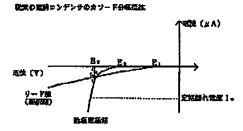




[図3]







[図4]